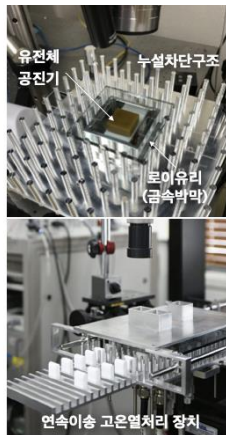
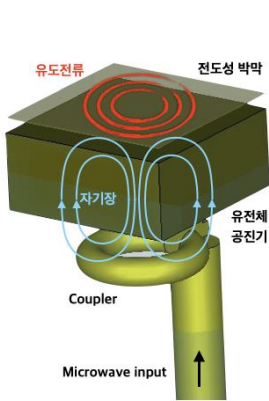


우수기술 2

마이크로파 유도가열 기술 (전도성 박막의 초고속 열처리)



[유전체 공진 마이크로파 가열 장치]

연구자 김대호
연구분야 전기소재융합

지식재산권 현황

특허번호	특허명
10-2016-0133778 (등록)	유전체 공진을 이용한 마이크로파 가열 장치

기술문의

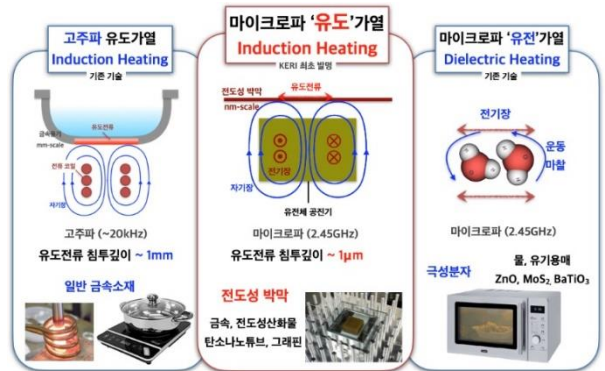
한국전기연구원 성과확산본부 기술사업화실
강희섭 T. 055-280-1065 E. hskang@keri.re.kr

기술 요약

마이크로파의 유전체 공진을 이용하여 시료를 가열하는 마이크로파 가열 장치

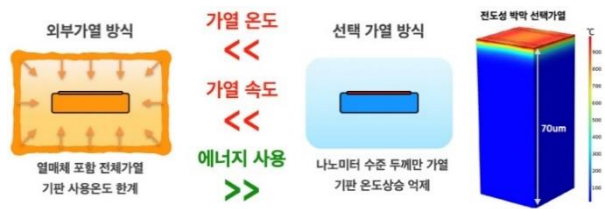
기술 개요 및 특징점

- 마이크로파 대역의 유도가열 기술로 얇은 전도성 박막을 선택적으로 순간 고온 가열



[마이크로파 유도가열 기술]

- 나노미터 수준 두께만 선택 가열하기 때문에 높은 에너지 효율로 고온-초고속 가열



[선택적 고온 열처리 기술]

- 마이크로파 대역의 유도가열 기술(최초개발)
- 전도성 박막을 순간적 고온 열처리하는 신기술
- 열이 필요한 전도성 박막만 선택적 고온열처리
- 고속 정밀 온도제어로 연속이송 열처리 공정적용

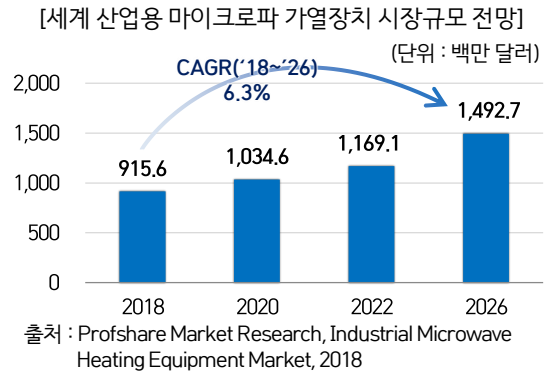
기존제품 대비 개선점

마이크로파 유도가열 기술은 기존에 불가능했던 열처리 공정을 새롭게 만들어내거나, 생산성이 매우 낮은 기존 열처리 공정을 혁신적으로 개선할 수 있는 잠재력을 보유

구분	기존 제품	해당 제품
기능/성능	<ul style="list-style-type: none"> 대형 균일 열처리 	<ul style="list-style-type: none"> 전도성 박막의 선택적 직접 가열 1초당 1,000°C 이상 수준의 초고속의 가열속도 연속 이송 방식 고온 열처리
개선점	<ul style="list-style-type: none"> 장시간 유지 공정으로 낮은 생산성, 높은 에너지 비용 선택적 고온 열처리 불가능(기판 사용온도 한계) 	<ul style="list-style-type: none"> 마이크로파 및 고속제어 장비 개발 기술 난이도

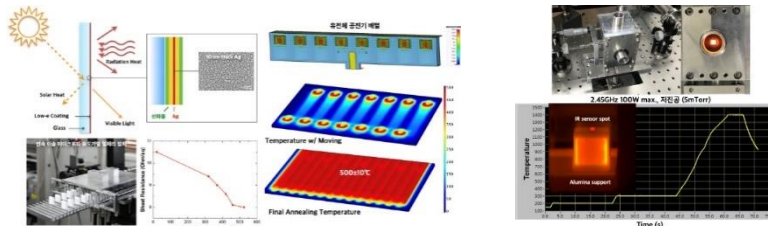
시장전망

- 세계 산업용 마이크로파 가열장치 시장규모는 2018년 9억 1,560만 달러에서 연평균 6.3%씩 성장하여 2026년에는 14억 9,270만 달러 규모로 성장할 전망이다
- 마이크로파 유도가열 기술은 대부분 상용화 이전 연구개발 단계 수준에서 연구 개발이 이루어짐에 따라 지속적인 연구개발을 통해 점진적인 상용화 적용으로 새로운 시장을 창출할 것으로 예상됨



응용분야

전도성 박막을 열처리하는 공정장비로 응용 가능함
(로이 유리(low-e glass) 열처리, MLCC 소성 공정, 반도체 및 디스플레이 공정용 열처리 장비 등)



[열처리 공정 장비]

상용화 계획

상용화 예상 시기

2021~2022년

상용화를 위한 후속 단계

시제품 제작

※ 설비규모, 구축환경 등에 따라 변동 가능